219/121.6

## O (54) LASER BEAM MACHINING METHOD

(11) 63-112088 (A) (43) 17.5.1988 (19) JP

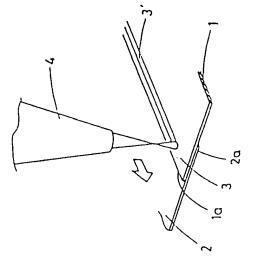
(21) Appl. No. 61-260893 (22) 30.10.1986

(71) MAZDA MOTOR CORP (72) YUJI TAKAHASHI(1)

(51) Int. Cl. B23K26/00

PURPOSE: To perform a laser beam machining without having the adverse effect due to the plasma generation by scanning a laser beam by reducing the output of a laser machining part, removing the plasma generating substance on the surface with its burning and scanning it by increasing the output by the same laser beam.

CONSTITUTION: A laser beam head 4 is set at the upper part of the weld zone 3 where the respective end part 1a, 2a of zinc plated steel plates, 1, 2 are overlapped and the scanning by a layer light of lower output than an ordinary laser beam machining time is performed. In this stage the zinc plating on the surface of the zinc plated steel plate 1 is removed with its burning and the plating removed part 3' exposing the steel plate of the base metal is formed on the weld zone 3. The scanning by the laser light of higher output than that at the pre-machining stage is performed by the same laser beam head 4 for the plating removed part 3' formed by the pre-machining treatment. The plasma generation by the laser light projection is thus restrained remarkably and a sure and good welding is obtd.



# ⑲ 日本 国 特 許 庁 (JP)

① 特許出題公開

# ®公開特許公報(A)

昭63-112088

றInt Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

四公開 昭和63年(1988)5月17日

B 23 K 26/00

3 1 0

S-7920-4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

会発明の名称

レーザ加工方法

頤 昭61-260893 创特

類 昭61(1986)10月30日 田田

成発 明 者 者 63発 明

30代 理

綇

貢

広島県安芸郡府中町新地3番1号 マッダ株式会社内 広島県安芸郡府中町新地3番1号 マッグ株式会社内

広島県安芸郡府中町新地3番1号

マッダ株式会社 ①出 頭 人

弁理士 大 浜

1. 発明の名称

レーザ加工方法

2. 特許請求の毎週

1. 融点が母材より低く且つレーザ風射によりブ ラズマ化し得るプラズマ発生物質が表面に施され てなる加工材料に対してレーザ加工を行うに当たっ て、故加工材料のレーザ加<u>工部位を、出力を下</u>江た 状態のレーザで予め走立して表面のプラズマ産生 物質を焼却除去する予備加工工程と、前起レーザ 加工部位を前記と同一のレーザマ出力を上げて走 近して所引のレーザ加工を行う本加<u>工工程とを切</u> 次実施することを特徴とするレーザ加工方法。

3. 産明の詳細な説明

(定果上の利用分野)

本意明は、融点が正はより年く日つレーザ川引 によりプラズマ化し行るプラズマ発生物質が表面 . に随されてなる加工材料に対してレーザ加工を行 **ラレーザ加工方法に関するものである。** 

#### (従来技術)

近年、レーザビーム等の高密度エネルギー草を 川いた薄板炊鯛板の旅後が下記の如き利点により 存来性に含んだ技術として注目されてきている。

- (1) 無影響が従来の溶接法(例えば、アーク溶 技事)に比べて格段に少ない点。
- (2) 従来の浴技法に比べビード幅が狭いので、 冷接重ね合わせ代が少なくなり、目科の多額りが 良い点。
- (3) 連続冷技法なので、スポット冷技などの非 連続溶接に比べて、剛性アップが狙える点。

しかしながら、実際に合後する材料としては、 亚鉛メッキ顆板等のように表面にメッキを強され た材料が多用されていることから、次のような問 21点が生じていた。

2015、レーザ加工を進す材料の表面に、メッキ **労のような母材より融点が低く且つレーザ照射に** よりプラズマ化し得るプラズマ発生物質が概され ていると、レーザ風射時に発生するブラズマによ りレーザ光が吸収されて加工印分まで到達しにく

#### 特開昭63-112088(2)

くなり、良いなけ込みやお扱不良などの疑因となる。 る。

上記問題点は、レーザ加工方法における前記利点を対象するに足るものであり、故間知点の解決は、レーザ加工における重要な課題とされてきており、従来から様々の提案がなされている。

例えば、重ね合わせ継手溶接においてレーザ照 対部位にガスのほじを設ける方法(特別別57~ 72787号公根参照)、発生プラズマ量を検出 し溶接ワイヤの透鉛を制御する方法(特別別59 -133986号公保参照)あるいはレーザ照射 部位に発生するプラズマガスを吸引ノズルにより 吸引する方法(特別別58~61991号公根参 照)等が既に提案されている。

(発明が解決しようとする問題点)

上記各公知例の場合、付加的な設備(例えば、 ガス抜き手段、高接ワイヤ送給制御手段あるいは 吸引ノズル等)や構造的な制約を受けるというな 点があり、最良の方法とは含えない。

本発明は、上記の点に置みてなされたものであ

を下げた状態のレーザで予め走在する予備加工工程を施すことにより、レーザ加工部位表面のプラズマ発生物質が焼却除去され、本加工工程におけるレーザ照射時のプラズマ発生が大幅に低減されることとなるのである。従って、プラズマ発生による悪影響を受けることなく、遺性なレーザ加工が行えることとなるのである。

#### (没套例)

以下、添付の図面を参照して本発明のレーザ加 工方法を実施例に基づいて説明する。

本実生例では、亜鉛メッキ類板を重ね合わせ溶接する場合におけるレーザ加工方法について説明 している。

本実施例にかかるレーザ加工方法は、以下には、 述するように予備加工工程と本加工工程とからなっ ている。

子質加工工程においては、第1図図示の如く、 造条件は、出力:2.5kt、走遊速度:1.5m/min、無重がメッキ類板1.2のそれぞれの場形1m..2m 点位置(Def):-1.5であった。かかる本加工工程が重ね合わされた溶接単位(即ち、レーザ加工部 においては、子偏加工工程において運動メッキ(記位)3上方にレーザビームヘッド4をセットして、 書すれば、プラズマ発生物質)の除去が行なわれ

り、一切の付加的設備を設けることなく、しから 構造的切的も受けることなく、振めて簡単な手法 によりレーザ加工時におけるプラズマの影響をな くすることを目的とするものである。

#### (問題点を解決するための手段)

本鬼明方法では、上記問題点を解決するための 手段として、融点が母材より低く且つレーザ制制 によりプラズマ化し得るプラズマ鬼生物質が表面 に塩されてなる加工材料に対してレーザ加工を行 うに当たって、該加工材料のレーザ加工部位を、出 力を下げた状態のレーザで予め走査して表面のプ ラズマ鬼生物質を奨却除去する予値加工工程と、 前記レーザ加工部位を前記と同一のレーザで出力 を上げて走査して所望のレーザ加工を行う本加工 工程とを順次実施するようにしている。

#### (作用)

本発明方法では、上記手段によって次のような 作用が得られる。

即ち、レーザ照射による本加工工程を実施する に先立って、加工材料のレーザ加工部位を、出力

政治技部位3に対して通常のレーザ加工時より低い出力のレーザ光による走査が行なわれる。この時のレーザ走産条件は、出力:IXT、走査速度:2a/aia、焦点位置(Def):+11.5であった。この予算加工工程においては、上記レーザ光の照射により亜鉛メッキ類板1表面の亜鉛メッキ(即ち、ブラズマ発生物質)が規却除去され、冷技部位3に時付である類板が再出せしめられたメッキ除去部3/が形成されることとなる。

このようにして予算加工処理されたメッキ除去部3 に対して本加工処理が振されるのであるが、この本加工工程においては、第2回回示の知く、予算加工処理により形成されたメッキ除去部3 に対して前記を同一のレーザビームヘッド 4 によって前記予算加工工程におけるより高い出力のレーザ光による走在が行なわれる。この時のレーザ走 改条件は、出力:2.5 km、走 変速度:1.5 m/min、集 点位置(Def):-1.5 であった。かかる本加工工程においては、予算加工工程において亜鉛メッキ(後含すれば、プラズマ発生物質)の除去が行なわれ

### 75間四63-112088(3)

ているため、レーザ光照射によるプラズマ免生が 大幅に抑えられることとなり、確実且つ良好な辞 後が得られる。

第3 図には、従来のレーザ加工方法(点線P図示)と本実施例のレーザ加工方法(実線Q図示)におけるプラズマの成長度を比較した特性図が示されている。ここで、し時間、h:プラズマの高さを示す。これによこは、本実施例のレーザ加工方法による場合、プラズマの成長度が従来例に比べて大幅に抑制されていることが分かる。

上記表演例においては、予算加工工程と本加工 工程とで、レーザ出力とともに放点位置を変更す るようにしているが、レーザ出力のみを変えて無 点位置を変えないようにしてもよい。また、レー ザ走改法としては、住路で予算加工を行い、復路 で本加工を行うようにしてもよい。

本発明方法は、上記実施例に限定されるものではなく、亜鉛メッキ類板以外の加工材料、即与融 点が母材より低く且つレーザ照射によりプラズマ 化し得るプラズマ発生物質が表面に抜されてなる

#### 4. 図面の簡単な説明

第1回および第2回は本発明の実施例にかかる レーザ加工方法における予備加工工程および本加 工工程を示す料説図、第3回は従来のレーザ加工 方法(点線P図示)と本実施例のレーザ加工方法(実 線 Q 図示)におけるプラズマの成長度を比較した 特性図である。

1.2 ・・・・加工材料(亜鉛メッキ類板)

3 - - · · · · 加工郵位(常接郵位)

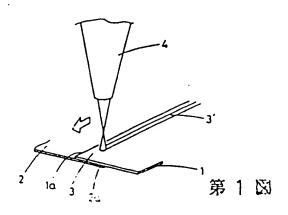
4 . . . . . . . レーザビームヘッド

加工材料にも適用可能であり、また、重ね合わせ 常扱以外の突き合わせ溶接等の指加工にも適用で きることは勿論である。

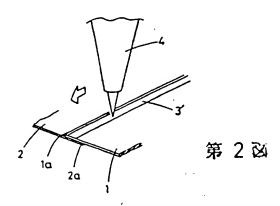
#### (発明の効果)

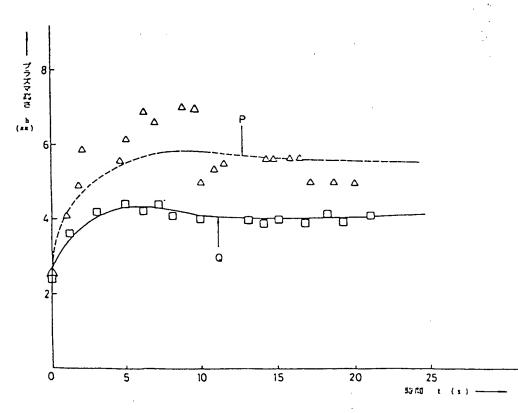
収上の知く、本発明方法によれば、融点が母材 より低く且つレーザ照射によりプラズマ化し得る プラズマ発生与質が表面に進されてなる加工材料 に対してレーザ加工を行うに当たって、以加工け 料のレーザ加工単位を、出力を下げた状態のレー ザで予め走搬して設面のプラズマ発生物質を貸却 除去する予備加工工程と、前記レーザ加工単位を 前記と同一のレーザで出力を上げて走らして所望 のレーザ加工を行う本加工工程とを順次実施する ようにしたので、本加工工程の前にレーザ出力を 下げた予備加工工程を実施するだけで、特別な付 加約数値を扱けることなく、本加工工程における レーザ風射時のプラズマ発生が大幅に低減される こととなり、プラズマ発生による悪影響を受ける ことなく、適性なレーザ加工が行えるという使れ た効果がある。





/、2 : DIUH (正知メッキ時級) 3 : DIEM (市茂監仏)





第3図